



國科會第 6 次園區審議會 核准 2 件投資案

The 6th Science Park Investment Review Meeting of the National Science Council Approved 2 New Investors

国家科学及び技術委員会第 6 回投資審議会が新たな投資 2 件を許可

文・圖／投資組 侯凱珍

國家科學及技術委員會科學園區審議會第 6 次會議於 2023 年 3 月 23 日通過泰實科技股份有限公司及仲碩科技股份有限公司宜科分公司 2 案，共計核准投資新臺幣（以下同）1.95 億元，另備查 3 件廢止投資計畫案。

本次核准案件包括積體電路 1 件（泰實科技股份有限公司）及精密機械 1 件（仲碩科技股份有限公司宜科分公司）。

一、泰實科技股份有限公司（設立於新竹科學園區之銅鑼園區）

本案投資金額 1.5 億元，主要產品為高精密度電子雷射氣體及高精密度電子清潔氣體。

本案公司自主研發半導體製程用特殊氣體產品所需之合成、純化、混合及裝填技術，並搭配其獨家負壓鋼瓶，部分品項已供應給國內半導體晶圓大廠，未來可依半導體先進製程演進需求，持續開發特用氣體新產品；本案入區符合政府推動「半導體先進製程中心」政策，有助落實半導體供應鏈在地化以提高產業韌性，可因應全球不確定因素所造成的斷鏈風險，並同步壯大銅鑼科學園區半導體周邊產業聚落。



仲碩科技「飛魚彈簧刀無人機系統」

二、仲碩科技股份有限公司宜科分公司（設立於新竹科學園區之宜蘭園區）

本案投資金額 0.45 億元，主要產品為列車安全監控智慧化系統、無人機巡軌機器人軌道安全巡檢系統、無人機國土安全巡查系統、飛魚彈簧刀無人機系統及前述系統之關鍵零部件設計開發與相關教育訓練等項。

本案公司將其自有的多光球攝影機技術、無線影像圖傳、AI 圖像演算辨識等技術，藉由 C3I 系統針對感測和顯示技術的集中管理，整合到以無人機為感測工具的安全監控系統 AIoT 平台上，發展無人載具相關軟硬體研發與系統整合服務，公司產品可在智慧城市、物流、消防、巡檢和國防等情景應用落地，提供資訊技術應用創新的多元解決方案。